# CH552Nano 用户手册

## 1 功能概述

CH552 是 WCH 公司推出的一款低成本 USB 单片机,内置了增强的 E8051 内核,最高主频 24M,内置 256B IRAM, 1kB XRAM, 16kB iFlash ROM。内置 USB 设备控制器和收发器,支持全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。

CH552Nano 开发板将 SOP-16 封装的 CH552G 转换成 DIP 封装,并引出了 USB 接口,可以在面包板或者洞洞板上直接使用,方便电子爱好者使用面包板或者洞洞板搭建一些原型电路。

#### 1.1主要特性

- ◆ 体积小巧,仅 18x32mm, 2x12 双排 2.54 排针, 15.24mm(600mil)间距,可直插面包板。
- ◆ 直插 MicroUSB 接口,坚固耐用,内置 USB 引导按键。
- ◆ 支持 5V/3.3V 供电电源切换。

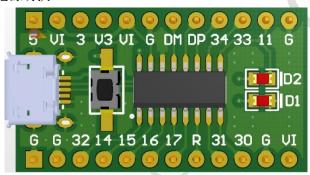


图 1 CH552Nano 正面外观

#### 1.2 原理图

CH552Nano 原理图见图 2。

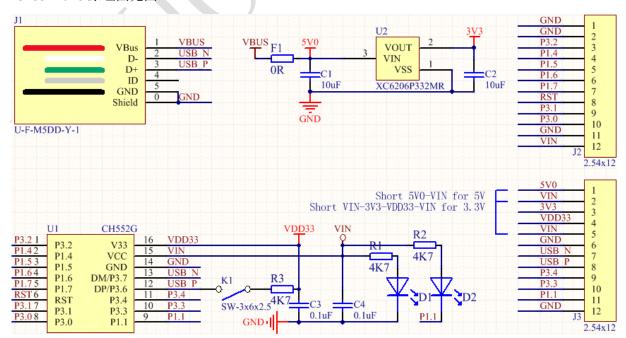


图 2 CH552Nano 原理图

## 2 用作编程器

网友 yywyai@whycan.cn 编写了 CH552G 上的编程器固件和上位机软件 PRGMR-PC100。

原帖见以下链接: https://whycan.cn/t 2311.html

CH552Nano 写入编程器固件后可以当作编程器使用,速度高于常见的 CH341A 编程器。

### 2.1 25 系列 SPI FLASH

25 系列 SPI FLASH 应用广泛,包括 Winbond 的 W25 系列,GigaDevice 的 GD25 系列等。CH552Nano 写入编程器固件以后支持对大部分 25 系列 SPI FLASH 进行编程。

连线见图 3,除了电源 VCC 和 VSS,只需要连接 4 条线。

大部分 SPI FLASH 供电为 3.3V,使用 2 个短路冒分别短接 VI-3,V3-VI,即图 3 中红色连线,CH552G 使用 3.3V 电源,IO 电平为 3.3V。

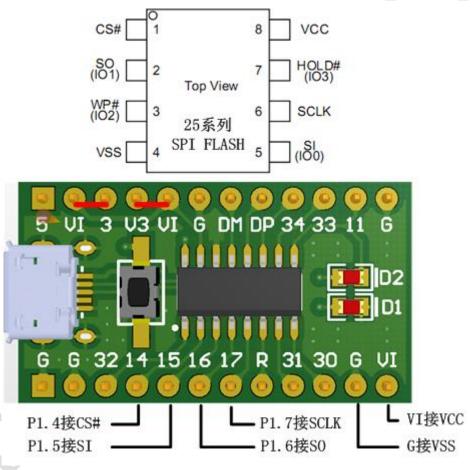


图 3 烧写 25 系列 SPI FLASH 接线图

## 2.2 24 系列 EEPROM

烧写 24 系列接线见图 4。除了电源 VCC 和 GND,只需要连接 2 条线。

大部分 EEPROM 支持 2.5-5.5V 宽范围电压, 推荐供电使用 3.3V, 使用 2 个短路冒分别短接 VI-3, V3-VI, 即图 3 中红色连线, CH552G 使用 3.3V 电源, IO 电平为 3.3V。

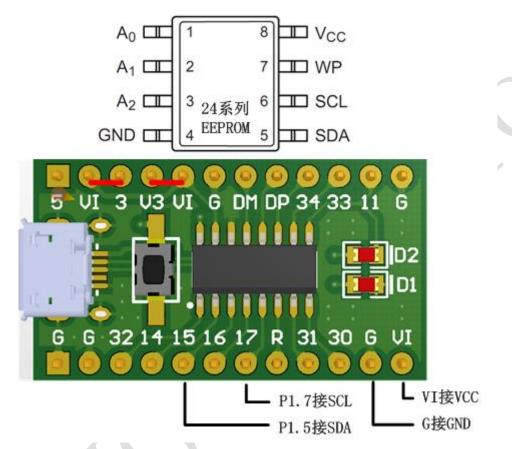


图 4 烧写 24 系列 EEPROM 接线图

### 2.3 93 系列 EEPROM

烧写 93 系列 EEPROM 接线见图 5。除了电源 VCC 和 VSS,需要连接 5 条线。如果没有 ORG 管脚可以不接。

93 系列 EEPROM 供电电压和管脚排列比较混乱,请按照实际器件的 datasheet 需求选择 IO 电压。 ORG 管脚用于选择位宽,连接高电平为 16 位模式,连接低电平为 8 位模式。部分型号没有 ORG 管脚,请参考具体芯片的规格书。

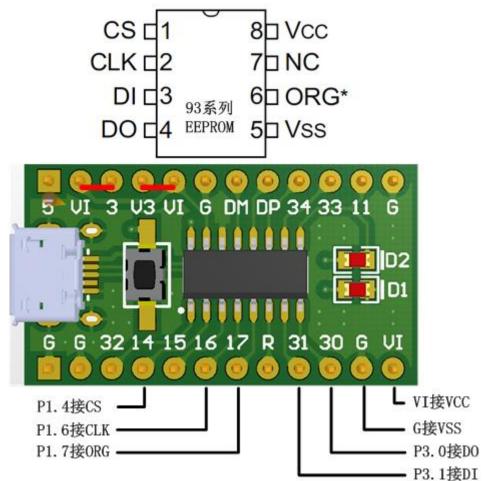


图 5 烧写 93 系列 EEPROM 接线图

# 3 用作 N76E003 烧录器

新唐的 N75E003AT20 可以 P2P 替换 STM8S003F3P6,在 STM8S003F3P6 缺货涨价的时候,N76E003AT20 得到了用户的广泛使用和好评。两者对比见图 6。

品牌	NUVOTON(新唐)	ST(意法半导体)	
器件内核	8位1T/8051	8位STM8	
完整型号	N76E003AT20	STM8S003F3P6	
主频	16MHz	16MHz	
封装形式	TSSOP20	TSSOP20	
工作温度	-40℃至+105℃	-40℃至+85℃	
工作电压	2.4V至5.5V	2.95V至5.5V	
休眠电流(典型值)	小于5µA	5μΑ	
工作电流(典型值)	μА	230μΑ	
闪存空间	18K Bytes	8K Bytes(100次擦写)	
RAM	256 Bytes+768 Bytes	1K Bytes	
EEROM	18K Bytes闪存都可以使用	128 Bytes	
VO数量	17个+1个输入口	16个	
PWM	6路16bit	3路16bit	
TIMER	3x16bit+1x16bit(for PWM)	2x16bit+1x8bit	
ADC	8路12bit,400kHz	5路10bit,428kHz/14clocks	
UART数量	2 CHs	1 CH	
SP数量	1(8Mbit/s)	1(8Mbit/s)	
₽C数量	1(400Kbit/s)	1(400Kbit/s)	
高速内部RC	16MHz±1% @25℃	16MHz±1.5% @25℃至+85℃	
	16MHz±2% @-40至+105℃		
低速内部RC	10kHz低速内部RC	128kHz低速内部RC	
ESD&EFT	HBM/8KV MM/400V,Over 4KV		
ICE on-chip/two-wire		on-chip/single-wire(SWIM)	

图 6 N76E003 对比 STM8S003

N76E003AT20 出厂默认不带 LDROM,需要使用原厂的 Nu-Link 写入 bootloader 才能使用串口 ISP 下载,单独购买 Nu-Link 十分不经济,网友 2545889167@mydigit.cn 编写了 N76E003 的 ICP 固件和上位机软件。原帖见以下链接:

https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7356&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D152&page=1

实测 CH552Nano 写入 ICP 固件后可以顺利烧写 N76E003,接线图见图 7。

注意,ICP 固件运行频率为 24M,需要短接 CH552Nano 左上角的 5V 和 VI,使用 5V 供电。

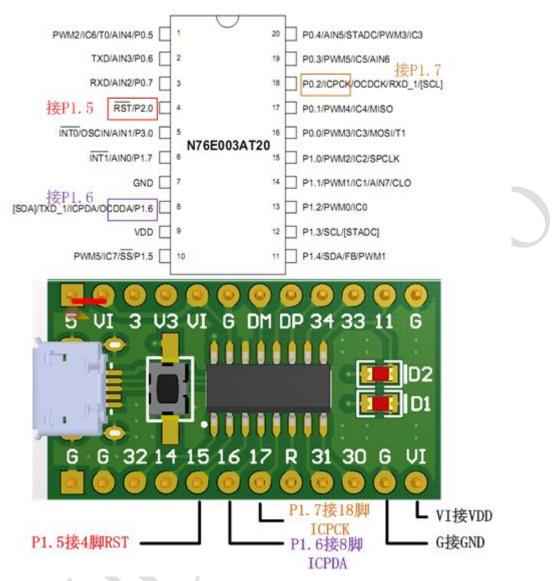


图 7 烧写 N76E003 接线图

## 4 用作高云 FPGA 调试器及 USBTTL

该固件来源于 Lichee Tang Nano 开发板的板载调试器,同时该固件内建了 USBTTL 串口。JTAG 与 UART 连线见图 8,由于 CH552 时钟和 C51 架构限制,该固件无法任意设置波特率,波特率固定为 38400。

固件名称: USBJTAG\_38400\_v20.10.26.hex,使用 WCHISPTool 写入 CH552Nano 开发板即可,该固件使用 CH552内部振荡器,内核频率 16M,3.3V 和 5V 电压均可以正常使用。短接 P3.0 和 P3.1 既可以进行自发自收测试。

注意: 实测 TangNano 内置的 CH552T 自带的固件 USBTTL 功能不正常。写入 USBJTAG\_38400\_v20.10.26.hex 固件以后,自发自收测试正常。为了同 CH552T 原固件区分,写入该固件以后 TangNano 开发板靠近 FPGA 的 LED 以 1Hz 频率闪烁。在 FPGA 逻辑中将 UART 的 TXD 和 RXD 短接,即可进行自发自收测试。

	U1
1   1   2   2   3   3   3   3   3   4   4   5   5   6   6   6   6   6   6   6   6	P3.2/TXD1_/INT0/VBUS1/AIN3 P1.4/T2_/CAP1_/SCS/TIN2/UCC1/AIN1 P1.5/MOSI/PWM1/TIN3/UCC2/AIN2 P1.6/MISO/RXD1/TIN4 P1.7/SCK/TXD1/TIN5 RST/T2EX_/CAP2_ P1.0/T2/CAP1/TIN0 P1.1/T2EX/CAP2/TIN1/VBUS2/AIN0 P3.1/PWM2_/TXD P3.0/PWM1_/RXD
	UNDUZI

图 8 高云 FPGA 调试器接线

# 4.1 TangNano 开发板烧写方法

CH552 进入 bootloader 需要在上电时使用 4.7k 电阻将 P3.6(USB D+)管脚短接到 3.3V,TangNano 开发板没有配置这个电阻,进入 bootloader 需要在 USB 线外部将 D+拉到 3.3V。

USBJTAG 固件模拟的 FT2232D 芯片,可以使用 FTDI 的编程软件 FT\_Prog 将 CH552 引导到内置 bootloader, 方法如下:

插入 TangNano 开发板,然后运行 FT\_Prog(版本 v3.0.56.245),接 F5 刷新器件后如图 9 所示。接 Ctrl+P 弹出编程对话框,见图 10,点击"Program"按钮,CH552 收到编程指令以后自动跳转 bootloader,此时关掉 FT\_Prog 软件,打开 WCHISPTool 软件烧录程序即可,具体见 5.1。

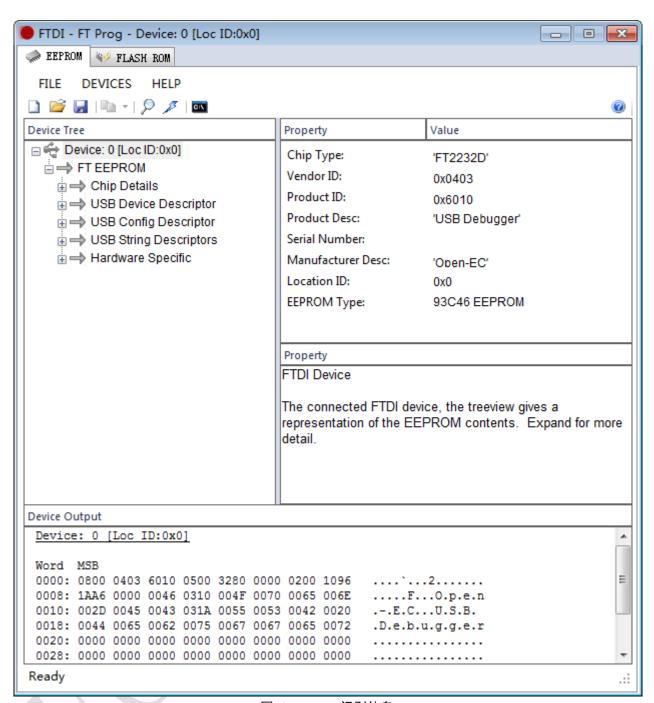


图 9 FT\_Prog 识别信息

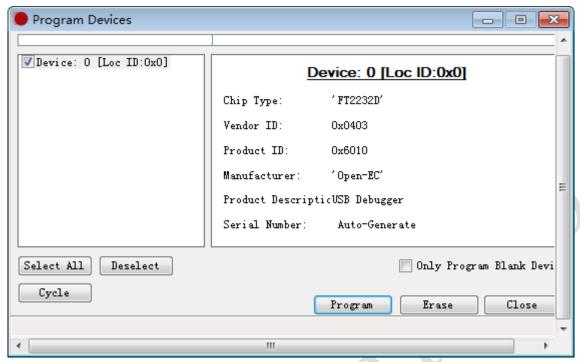


图 10 FT\_Prog 编程信息

# 5 固件更新

# 5.1USB 更新

按住按键通过 USB 接口接入电脑, CH552 进入内置的 bootloader, 使用 WCHISPTool 更新即可, 见图 11。

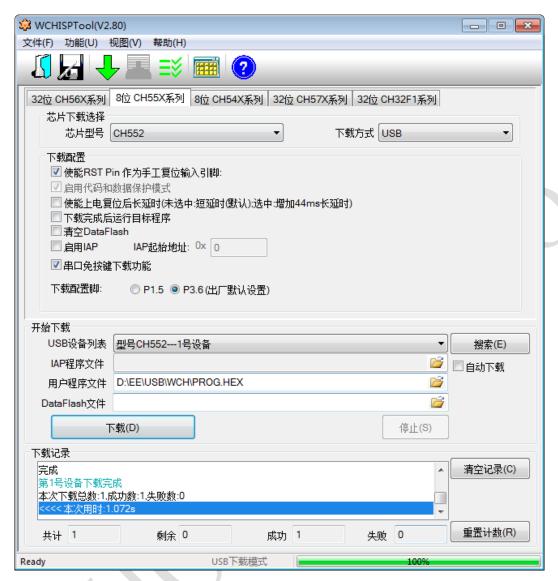


图 11 使用 WCHISPTool 通过 USB 接口更新 CH552 固件

### 5.2 UART 更新

按住按键上电,CH552 进入 bootloader,可以通过 UART1 接口下载固件,见图 12。 注意 UART 更新是通过 UART1 对应管脚为 P1.6 和 P1.7,UART0 无法更新。

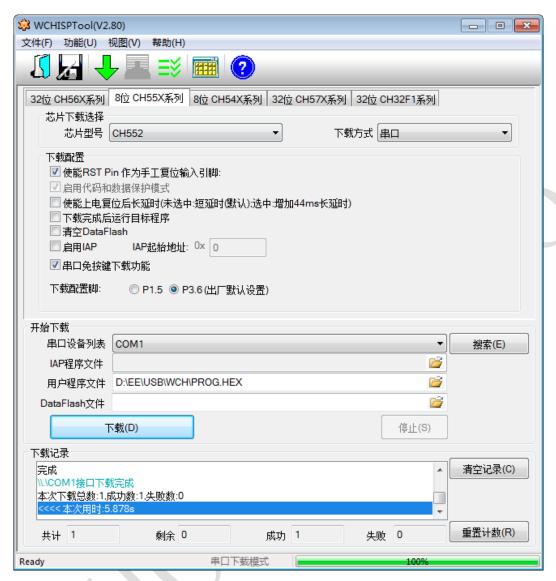


图 12 使用 WCHISPTool 通过 UART1 接口更新 CH552 固件

# 6 更新记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2020/8/11	Α	Echo	新建文档
2020/8/27	Α	Echo	增加 N76E003 烧写器说明
2020/10/26	Α	Echo	增加高云 FPGA 调试器说明

注:

M-->修改

A -->添加

ECHO Studio 保留本文档最终解释权.

请使用 PDF 书签阅读本文档,快速定位所需内容!

项目主页: <a href="https://github.com/xjtuecho/CH552Nano">https://github.com/xjtuecho/CH552Nano</a> 国内镜像: <a href="https://gitee.com/xjtuecho/CH552Nano">https://github.com/xjtuecho/CH552Nano</a>